



# 2021학년도 전기 한양대학교 공학대학원 신입학 모집요강(야간)

## 1. 모집전공

♣ 석사학위과정 ----- 각 전공별 00명

- 기계•플랜트공학과 : 기계공학, 플랜트엔지니어링, 프로젝트관리학, 산업시스템공학
- 건축•토목•조경공학과 : 건축공학, 건축환경및설비공학, 건축학, 토목공학, 조경·생태복원
- 건설관리학과 : 건설관리학
- 전기•전자•컴퓨터공학과 : 전기공학, 전자공학, 컴퓨터공학, 통신정보공학
- 신소재공정공학과 : 재료및화공(화공·세라믹·섬유·신소재), 보건환경공학, 보석학
- 철도시스템공학과 : 철도시스템공학
- 에너지자원공학과 : 에너지자원공학
- 후행핵주기공학과 : 후행핵주기공학(사용후핵연료, 원전해체)
- 방재안전공학과 : 방재안전공학

## 2. 전형일정

가. 인터넷 원서접수 : 2020년 11월 2일(월) 10:00 ~ 11월 19일(목) 24:00

- 1) 공학대학원 홈페이지(<http://gsen.hanyang.ac.kr>) - [입학원서 접수] 배너 이용
- 2) 첨부서류는 2020년 11월 20일(금) 17:00까지 직접방문 및 등기우편 제출  
(등기우편은 11월 20일(금) 소인분까지 유효하며 첨부 서류 미제출 시 면접고사 응시 불가)
  - 원서는 인터넷으로만 접수 가능하며, 방문접수는 불가능함.
  - 입학전형에 관련된 평가내용과 성적은 공개 불가
  - 전형료 결제 후에는 변경, 취소 및 전형료 환불이 되지 않으므로 원서 접수 시 신중을 기해 주시기 바랍니다.

나. 전 형 일 시 : 2020년 11월 28일(토) 14:00 제1공학관(212건물)

다. 합격자 발표 : 2020년 12월 11일(금) 16:00 예정

- 공학대학원 홈페이지 - [합격자 발표] 배너 이용

## 3. 전형방법

- 서류전형 및 면접

## 4. 지원자격

가. 국내·외 대학 학사학위 취득자 및 2021년도 2월 학사학위 취득 예정자

나. 법령에 의하여 위와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자

## 5. 제출서류

### 가. 공통서류

- 1) 입학원서(인쇄물 출력) 1매
  - 사진 업로드 규격(입학 후 학생증 사진으로 사용)
    - ① 최근 3개월 이내 반명함판 사진(3X4cm)으로 해상도 최소 400dpi 이상
    - ② 사이즈는 390 X 475이상 픽셀
    - ③ 사진을 jpg파일로 저장(파일크기 2MB 이내)
  - 수험표는 출력하여 면접고사 전형당일 신분증과 함께 지참해야 함
- 2) 최종학교 졸업증명서 또는 졸업예정증명서 원본 1부
  - 대학원 졸업자도 필히 대학, 대학원 졸업증명서 제출
- 3) 성적증명서 원본(편입학자인 경우 전 대학 성적증명서 필히 첨부) 1부
  - 대학원 졸업자도 필히 대학, 대학원 성적증명서 제출

### 나. 재직증명서 및 복무확인서(최근 15일 이내, 복무확인서는 해당자에 한함) 1부

### 다. 기술사, 건축사, 변리사, 기능장 등의 자격증 및 각종 고시 합격증 사본 1부(해당자에 한함)

### 라. 외국대학 졸업자

- 1) 졸업, 성적증명서 원본 각 1부 및 한글로 번역된 공증서류 각 1부
- 2) 해당국가 대사관의 대학인정 공증서 1부

### 마. 군위탁

- 복무확인서 및 취학추천 확인서 1부

### 바. 유의사항

- 1) 모든 기재사항은 제출서류와 일치하여야 하며, 증빙서류가 없는 경우 인정하지 않음.
- 2) 모든 증명서는 최근 3개월 이내의 원본 제출
- 3) 우편발송 3일 이후 본 대학원 홈페이지에서 도착여부 확인 가능
- 4) 입시 전형일(11월 28일) 이후 도착한 장학관련 증명서 및 자격증은 불인정함.
- 5) 기한 내 미등록자는 자동 입학취소 됨.

## 6. 장학금

가. 공무원, 군인, 자격증(기술사, 건축사, 변리사, 기능장 등) 소지자 20%

나. 한양인 장학금(한양대학교 학부졸업생에 한함) 20%

다. 동일 기업체에서 매학기 3명 이상 입학 시 산학협력협약서(MOU)를 체결한 후 장학금 지급  
(과장급 이상 30%, 대리급 이하 20%)

라. 동일 기업체에서 매학기 6명 이상 입학 시 산학협력협약서(MOU)를 체결한 후 장학금 지급  
(직급불문 30%)

마. 동일 기업체에서 매학기 10명 이상 입학 시 산학협력협약서(MOU)를 체결한 후 장학금 지급  
(직급불문 40%)

바. 국영기업체 과장급 이상, 상장기업체 임원급 이상 15%

※ 장학금은 정규 5학기 내에서만 지급되며, 직전학기 평균평점 3.0이상이어야 함.

## 7. 기타

가. 입학원서(접수 후 인쇄물 출력), 졸업/성적증명서, 재직증명서(해당자), 자격증(해당자) 사본 등  
공학대학원 행정팀으로 직접 방문 제출 및 등기우편 발송 (수험표는 면접 당일 지참함)

나. 주소 : 서울시 성동구 왕십리로 222 한양대학교 제1공학관 512호 공학대학원 (우:04763)

다. 전형료 : 70,000원 (인터넷 접수 수수료 포함, 접수 시 온라인 결제)

라. 기타 자세한 사항은 공학대학원 홈페이지 (<http://gsen.hanyang.ac.kr>) 또는 행정팀으로 문의하시기 바랍니다. ☎ (02) 2220-0231~3, 0272